

ProPak Asia 2017



プレスリリース

Phoseon Technology社、ProPak Asia 2017にて

LED硬化ソリューションを展示

PhoseonブースAJ44（ホール98）にて

印刷アプリケーションのLED硬化システムをご覧ください

米国オレゴン州、ヒルスボロ市（2017年5月9日）

Phoseonは、タイ バンコックで開催されるProPak Asia 2017展示会において印刷アプリケーション用の最新UV LED硬化ソリューションを展示します。ホール98、ブースAJ44のPhoseonブースにてコンパクトでシステム統合が容易な、最適化されたLED温度管理で高出力が得られるPhoseon LEDテクノロジーが印刷アプリケーションに最適であるかをご確認ください。Phoseon LED硬化システムのユーザーは、低い入力電力でありながら最大の生産スピードで薄く耐熱性が低い材料などへ処理が行えます。

ProPak Asia 2017は、バンコック インターナショナルトレード&エキシビジョンセンター（BITEC）にて6月14日～17日に開催されます。この展示会では、食品、飲料、製薬処理及びパッケージングテクノロジー向けのラベル、コーディング、スクリーンとインクジェットプリンター、生産機械、乾燥・硬化機器などが出展されます。

Phoseon Technology社について

Phoseon Technology 社は2002年、UV硬化アプリケーション向けのLED技術を他社に先駆けて開発し、最近ではライフサイエンスの分野にもその技術を拡げています。UV LED硬化の世界大手としてPhoseonは、アプリケーションに特化したソリューション向けの堅牢で高性能な製品を提供するために、さまざまな特許を取得したLED技術を提供しています。同社はLED技術のみに全力を注いでおり、世界各国の拠点で販売およびサポート体制を整えています。

お問い合わせ先:

Phoseon Technology Japan株式会社

田中和宏

03-3474-2630

info@phoseon.jp

##